

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 关于公司获得3项专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、专利获得情况

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（第6862774号）、一项《外观设计专利证书》（第8582897号）、一项《实用新型专利证书》（第20702504号）具体内容如下：

1、发明名称：信号产生装置

发明人：王鹏；杨晓；蔡杰杰；张广振；罗鹏

专利号：ZL 2019 1 0132056.5

专利权人：上海晟矽微电子股份有限公司

授权公告日：2024年04月05日

专利权期限：二十年（自申请日2019年02月22日起算）

2、外观设计名称：烧录器

设计人：吴东方；于宏新

专利号：ZL 2023 3 0685058.4

专利权人：上海晟矽微电子股份有限公司

授权公告日：2024年04月05日

专利权期限：十五年（自申请日2023年10月23日起算）

3、实用新型名称：芯片测试装置

发明人：吴骁

专利号：ZL 2023 2 2411823.0

专利权利人：上海晟矽微电子股份有限公司

授权公告日：2024年04月05日

专利权期限：十年（自申请日2023年09月05日起算）

二、对公司的影响

上述专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公司还将坚定的执行既定战略，持续加大研发投入，坚持自主研发及技术创新，以此来不断提升企业的创新能力，并始终保持自身在行业中的核心竞争优势。

三、备查文件

1. 《发明专利证书》（证书号第 6862774 号）；
2. 《外观设计专利证书》（证书号第 8582897 号）；
3. 《实用新型专利证书》（证书号第 20702504 号）。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年4月16日